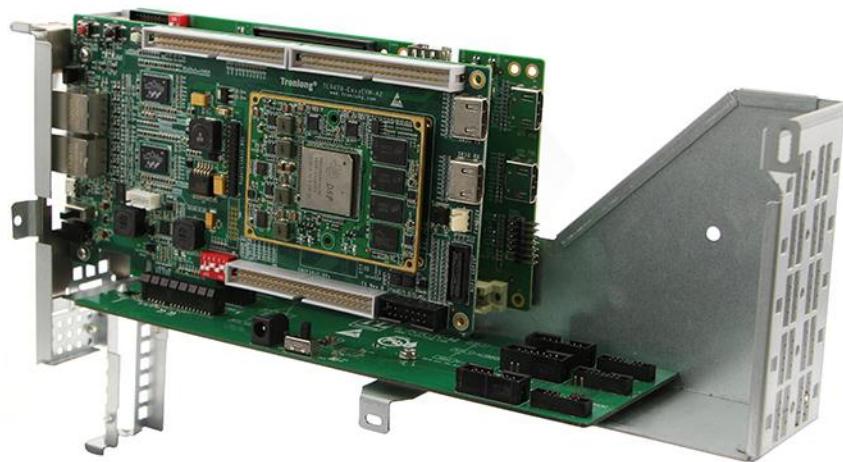


**Tronlong®**

# **TL6678FI-EasyEVM**

## 开发板规格书



**广州创龙电子科技有限公司**

© 2013 Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co.,Ltd.

# 高速数据采集和生成基于 TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 创龙开发板原理图

## 1 TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 开发板简介

- 集成 TL6678-EasyEVM 开发板 (DSP 端) + TL-K7FMC 采集卡 (FPGA 端);
- DSP 端基于 TI KeyStone C66x 多核定点/浮点 DSP TMS320C6678, FPGA 端基于 Xilinx Kintex-7 处理器;
- TMS320C6678 集成 8 个 C66x 核, 每核主频 1.0/1.25GHz, 运算速度高达 320GMACS 和 160GFLOPS, 每核心 32KByte L1P、32KByte L1D、512KByte L2, 4MByte 多核共享内存, 8192 个多用途硬件队列, 支持 DMA 传输;
- FPGA 芯片为 XC7K325T-2FFG676I, 逻辑单元 326K 个, DSP Slice 840 个, 8 对高速串行收发器, 每通道通信速率高达 12.5Gbit/s;
- DSP 开发板支持双千兆网口, 可接工业网络摄像机, 同时支持 TIMER、EMIF16、I2C、SPI、UART、TSIP 等常见接口;
- FPGA 采集卡支持工业级 FMC 接口、SFP+光纤接口、千兆网口等高速接口, 同时支持 CameraLink 输入输出、VGA 输出等拓展模块;
- 开发板 DSP 端与 FPGA 端通过 I2C、PCIe、SRIO 等通讯接口连接, 其中 PCIe、SRIO 每路传输速度最高可达到 5GBaud。



图 1 开发板正面图

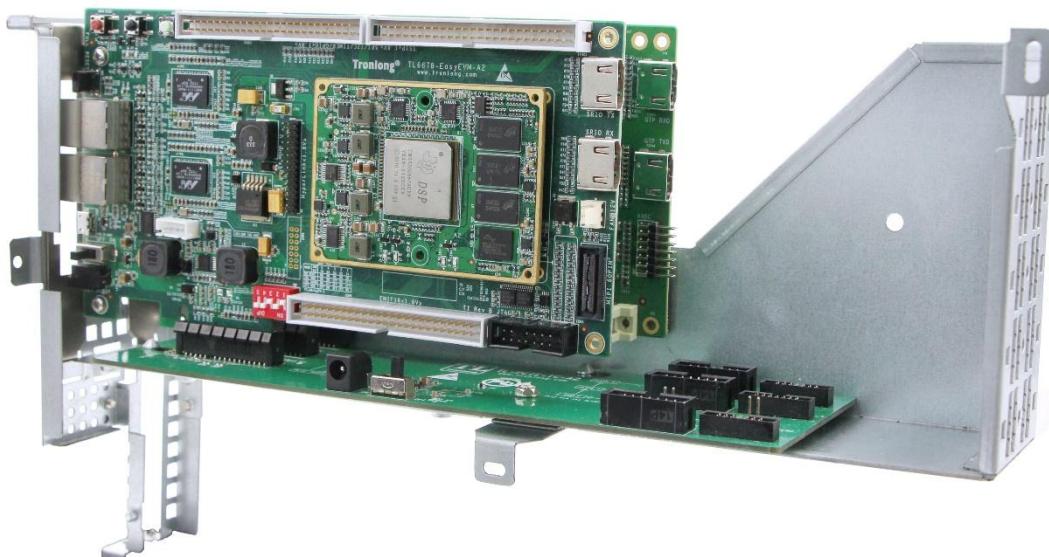


图 2 开发板侧视图



图 3 DSP 开发板正面图

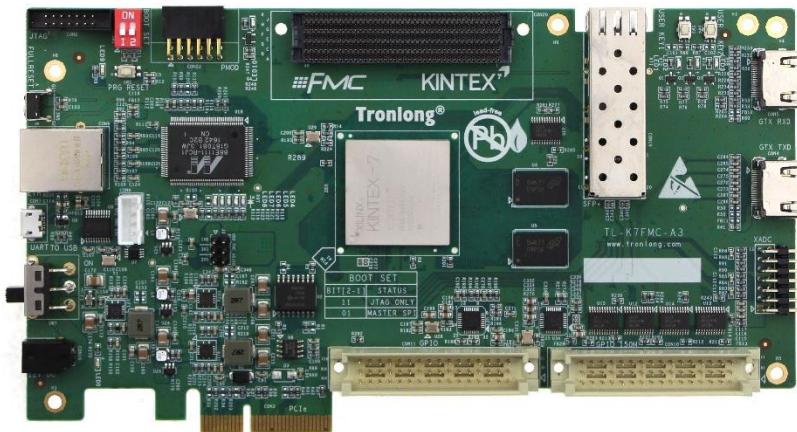


图 4 FPGA 采集卡正面图

广州创龙基于 TI KeyStone C66x 多核 DSP 设计的 TL6678FI-EasyEVM 是一款 DSP+FPGA 高速大数据采集处理架构开发板，适用于高端图像处理、高速大数据传输和音视频等大数据采集处理领域。

此设计通过 I2C、PCIe、SRIO 等通信接口将 DSP 开发板和 FPGA 采集卡结合在一起，组成 DSP+FPGA 架构，实现了需求独特、灵活、功能强大的 DSP+FPGA 高速数据采集处理系统。

DSP 和 FPGA 可以独立开发，互不干扰。其中 DSP 开发板使用核心板+底板形式，SO M-TL6678 核心板引出 CPU 丰富的资源信号引脚，二次开发极其容易，客户只需要专注上层运用，降低了开发难度和时间成本。FPGA 采集卡支持 PCI Express 2.0 标准，串行高速输入输出 GTX 总线通过 HDMI 接口提供稳定、可靠的高速传输能力，还引出丰富的 IO 接口，为产品的快速成型提供极大的便利。

---

创龙

---

提供丰富的 Demo 程序，包含 DSP 开发例程、DSP 与 FPGA 通信例程、FPGA 开发例程，全面的技术支持，协助客户进行底板设计和调试以及多核软件开发。

## 2 TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 典型运用领域

- ✓ 数据采集处理显示系统 Telecom Tower: 远端射频单元 (RRU)
- ✓ 高速数据采集和生成
- ✓ 高速数据采集处理系统
- ✓ 高端图像处理设备
- ✓ 高端音视频数据处理
- ✓ 通信系统

## 3 TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 通讯原理

### 硬件框图

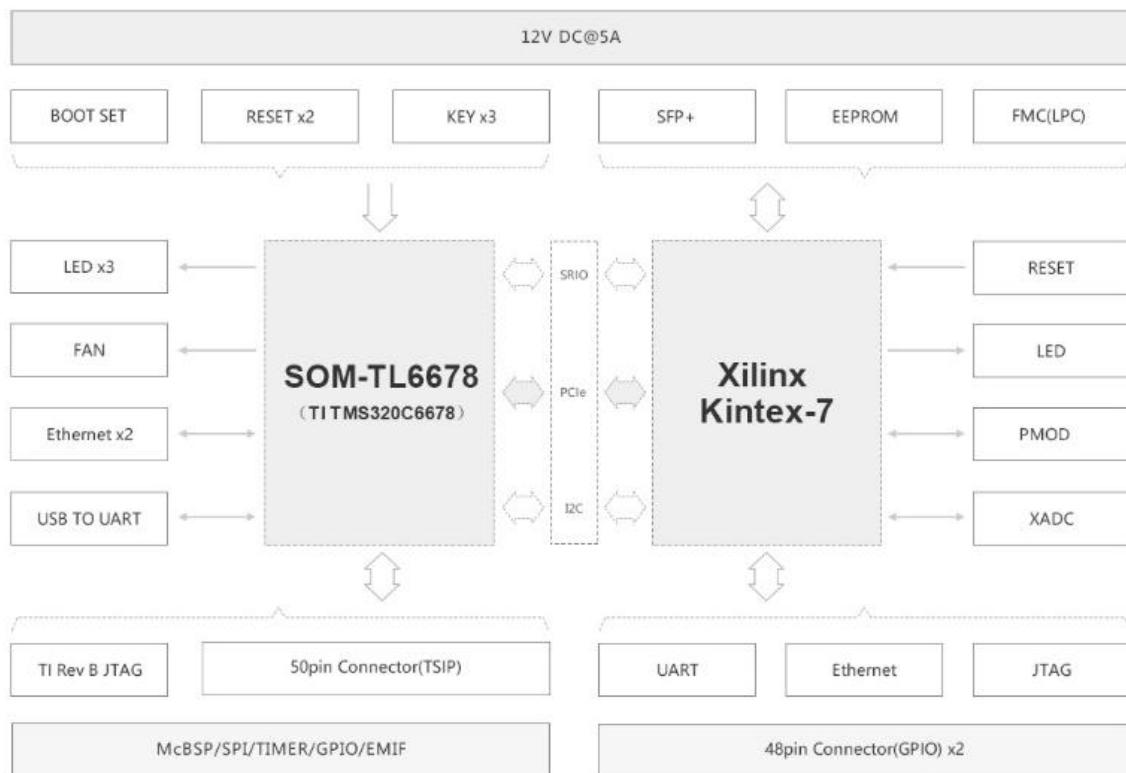


图 5 大数据采集原理框图

(1) FMC 连接器可接入高速 ADC 和 DAC 标准模块。FPGA 同步采集两路 AD 模拟输入信号，可实现对 AD 数据进行预滤波处理，AD 采样率最高可达 250MSPS。另外一路 DAC 可输出任意幅值和任意波形的并行 DA 数据，更新速率 175MSPS。

(2) 高速数据传输部分由 EMIF16、I2C、PCIe、SRIO 等通信接口构成。大规模吞吐量的 AD 和 DA 数据，可通过 SRIO 和 PCIe 接口在 DSP 和 FPGA 之间进行高速稳定传输；DSP 可通过 EMIF16 总线对 FPGA 进行逻辑控制和进行中等规模吞吐量的数据交换，同时可通过 I2C 对 FPGA 端进行初始化设置和参数配置。

(3) 高速数据处理部分由 DSP 核和算法库构成。可实现对 AD 和 DA 数据进行时域、频域、幅值等信号参数进行实时变换处理（如 FFT 变换、FIR 滤波等）。

(4) 视频采集、输出拓展部分由 CameraLink 输入输出模块、VGA 输出模块、千兆网口等部分构成。接口资源丰富，方案选择灵活方便，是高端图像处理系统的理想选择。

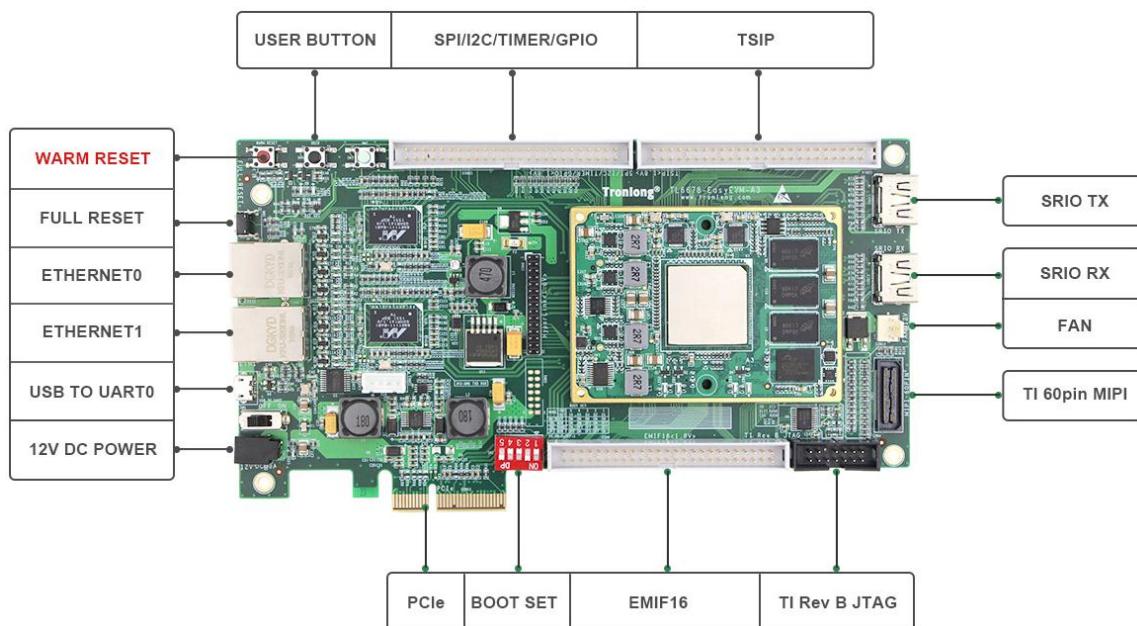


图 6 开发板硬件资源图解

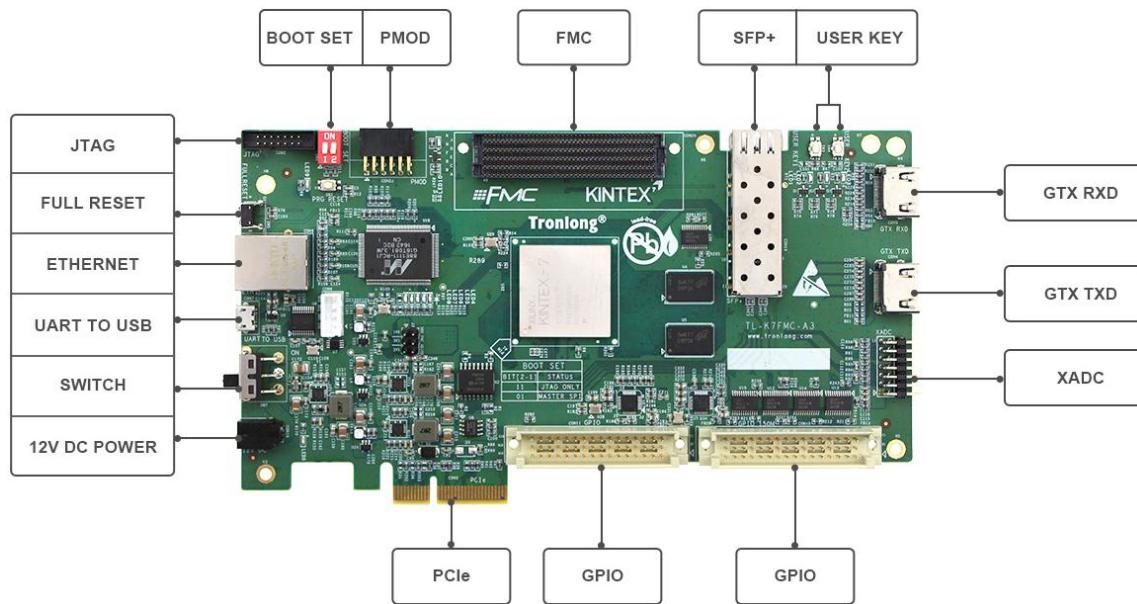


图 7 采集卡硬件资源图解

#### 4 TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 硬件参数

表 1 DSP 端硬件参数

CPU	TMS320C6678, 8 核 C66x, 主频 1.0/1.25GHz
ROM	128/256MByte NAND FLASH
	16MByte SPI NOR FLASH
RAM	1/2GByte DDR3
EEPROM	1Mbit
ECC	256/512MByte DDR3
SENSOR	1x TMP102AIDRLT, 核心板温度传感器, I2C 接口
B2B Connector	2x 50pin 公座 B2B, 2x 50pin 母座 B2B, 间距 0.8mm, 合高 5.0mm; 1x 80pin 高速 B2B 连接器, 间距 0.5mm, 合高 5.0mm, 共 280pin, 信号速率最高可达 10GBaud
LED	2x 供电指示灯 (核心板 1 个, 底板 1 个)
	4x 用户指示灯 (核心板 2 个, 底板 2 个)
KEY	2x 复位按键, 包含 1 个系统复位和 1 个软复位
	1x NMI 按键

创龙

	1x 用户程按键
<b>SRI0</b>	4x SRI0, 四端口四通道, 每通道最高通信速率 5GBaud
<b>PCIe</b>	1x PCIe Gen2, 单端口双通道, 每通道最高通信速率 5GBaud
<b>HyperLink</b>	1x HyperLink, 最高通信速率 40GBaud, KeyStone 处理器间互连的理想接口
<b>IO</b>	2x 25pin IDC3 简易牛角座, 间距 2.54mm, 含 EMIF16 拓展信号
	2x 25pin IDC3 简易牛角座, 间距 2.54mm, 含 SPI、I2C、TIMER、GPIO 等拓展信号
	2x 25pin IDC3 简易牛角座, 间距 2.54mm, 含 TSIP 拓展信号
<b>UART</b>	1x UART, Micro USB 接口, 提供 4 针 TTL 电平测试端口
<b>Ethernet</b>	2x SGMII, RJ45 接口, 10/100/1000M 自适应
<b>JTAG</b>	1x 14pin TI Rev B JTAG 接口, 间距 2.54mm
	1x 60pin MIPI 接口, 间距 0.5mm
<b>FAN</b>	1x FAN, 12V 供电, 间距 2.54mm
<b>BOOT SET</b>	1x 5bit 拨码开关
<b>SWITCH</b>	1x 电源开关
<b>POWER</b>	1x 12V 3A 直流输入 DC417 电源接口, 外径 4.4mm, 内径 1.65mm

表 2 FPGA 端硬件参数

<b>FPGA</b>	Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I
<b>ROM</b>	256Mbit SPI NOR FLASH
<b>RAM</b>	512M/1GByte DDR3
<b>EEPROM</b>	2Kbit
<b>LED</b>	1x 供电指示灯
	3x 用户指示灯
<b>KEY</b>	1x 复位按键
	1x PRG RESET
	2x 用户按键
<b>SRI0</b>	1x GTX, 四通道, 每通道最高速率 5GBaud, HDMI 座

<b>PCIe</b>	1x PCIe Gen2, 单端口双通道, 每通道最高通信速率 5GBaud
<b>Ethernet</b>	1x GMII, RJ45 接口, 10/100/1000M 自适应
	1x SFP+, 由 GTX 高速串行收发器引出
<b>UART</b>	1x UART, Micro USB 接口, 提供 4 针 TTL 电平测试端口
<b>IO</b>	1x I2C, HDMI 座
	1x 12pin PMOD 接口
	1x 400pin FMC 连接器, LPC 标准
	2x 48pin 欧式连接器, GPIO 拓展
<b>XADC</b>	1x XADC, 双通道, 12bit, 1MHz, 1.0Vp-p
<b>JTAG</b>	1x 14pin JTAG 接口, 间距 2.00mm
<b>BOOT SET</b>	1x 2bit 拨码开关
<b>SWITCH</b>	1x 电源开关
<b>POWER</b>	1x 12V 5A 直流输入 DC417 电源接口, 外径 4.4mm, 内径 1.65mm

## 5 TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 软件参数

表 3

<b>DSP 端软件支持</b>	裸机、SYS/BIOS 操作系统
<b>CCS 版本号</b>	CCS5.5
<b>软件开发套件提供</b>	MCSDK
<b>Vivado 版本号</b>	2015.2

## 6 TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 开发资料

- (1) 提供核心板引脚定义 (DSP 端)、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、采集卡原理图、芯片 Datasheet, 缩短硬件设计周期;
- (2) 提供丰富的 Demo 程序, 包含 DSP 开发例程、DSP 与 FPGA 通过 PCIe、SRIO、I2C

通信例程、FPGA 开发例程；

(3) 提供丰富的平台开发包、入门教程，节省软件整理时间，上手容易；

部分开发例程详见附录 A，开发例程主要包括：

- 裸机开发例程
- SYS/BIOS 开发例程
- 多核开发例程
- FPGA 开发例程

## 7 TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 电气特性

### DSP 端核心板工作环境

表 4

环境参数	最小值	典型值	最大值
商业级温度	0°C	/	70°C
工业级温度	-40°C	/	85°C
工作电压	/	9V	/

### DSP 端功耗测试

表 5

类别	典型值电压	典型值电流	典型值功耗
核心板	9.17V	961.6mA	8.82W
整板	11.97V	1092mA	13.07W

备注：功耗测试基于广州创龙 TL6678-EasyEVM 开发板进行。

### FPGA 端采集卡工作环境

表 6

环境参数	最小值	典型值	最大值

创龙

工作温度	0°C	/	70°C
工作电压	/	12V	/

### FPGA 端功耗测试

表 7

典型值电压	典型值电流	典型值功耗
11.92V	204mA	2.43W

备注：功耗测试基于广州创龙 TL-K7FMC 采集卡进行。

### 8 TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 机械尺寸图

表 8

	核心板	DSP 开发板	FPGA 采集卡
PCB 尺寸	80mm*58mm	200mm*106.65mm	200mm*106.65mm
安装孔数量	4 个	8 个	6 个
散热器安装孔数量	2 个	/	/

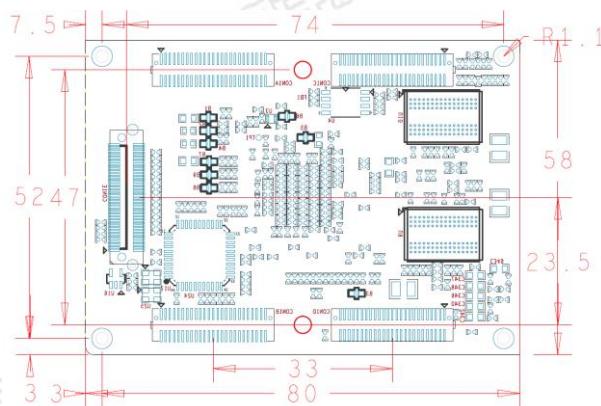


图 8 核心板机械尺寸图

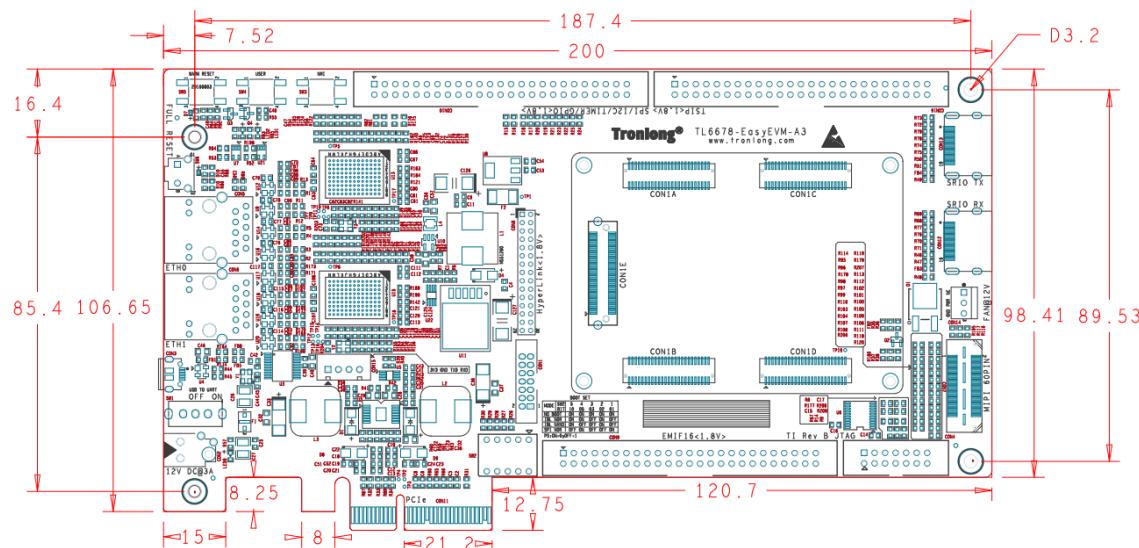


图 9 开发板机械尺寸图

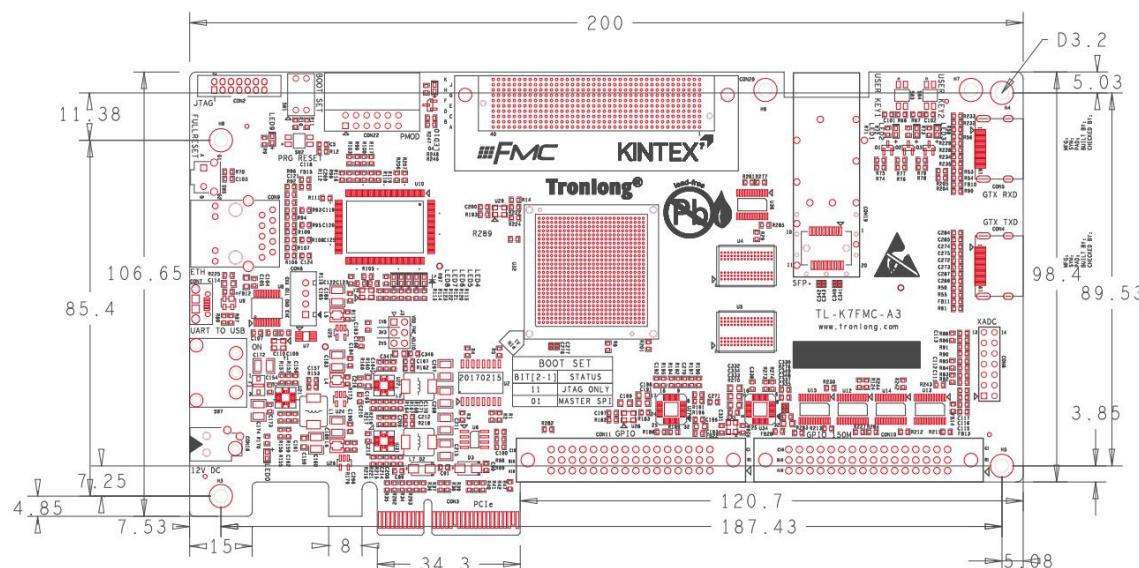


图 10 采集卡机械尺寸图

## 9 TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 产品订购型号

表 9 SOM-TL6678 型号订购表格

型号	CPU 主频	NAND FLASH	DDR3	温度级别
SOM-TL6678-1000-1GN8GD-I-A	1.0GHz/核	128MByte	1GByte	工业级
SOM-TL6678-1000-1GN16GD-I-A	1.0GHz/核	128MByte	2GByte	工业级
SOM-TL6678-1250-1GN8GD-I	1.25GHz/核	128MByte	1GByte	工业级

创龙

SOM-TL6678-1250-1GN16GD-I	1.25GHz/核	128MByte	2GByte	工业级
---------------------------	-----------	----------	--------	-----

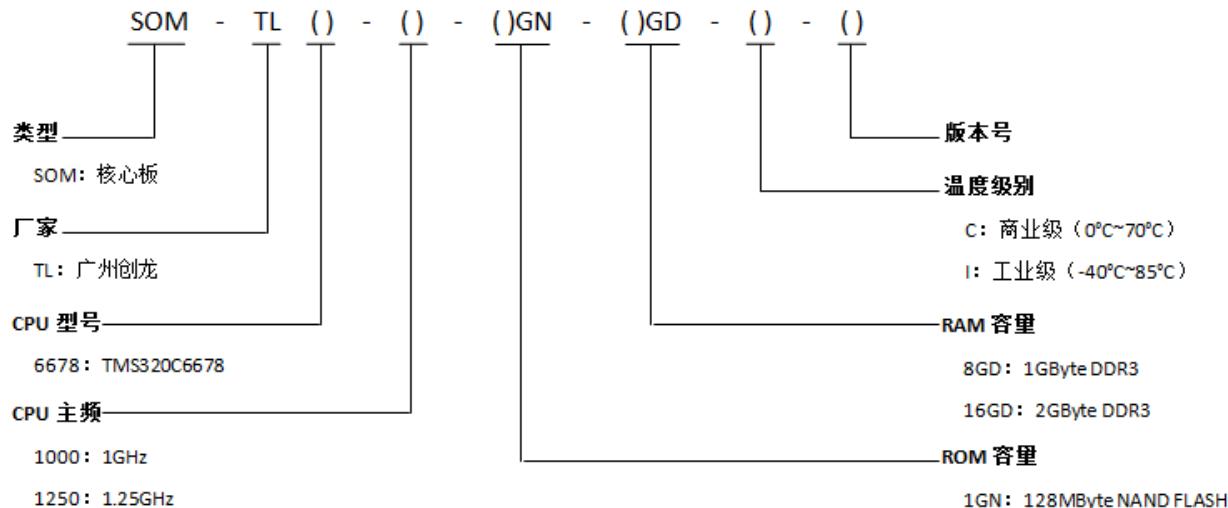
备注：标配为 SOM-TL6678-1000-1GN8GD-I，其他型号请与相关销售人员联系。

表 10 TL-K7FMC 采集卡型号

型号	FPGA 型号	NOR FLASH	DDR3	温度级别
TL-K7FMC-325T-256MN4GD-C	XC7K325T	256Mbit	512MByte	商业级
TL-K7FMC-325T-256MN8GD-C	XC7K325T	256Mbit	1GByte	商业级

备注：标配为 TL-K7FMC-325T-256MN4GD-C，其他型号请与相关销售人员联系。

### 型号参数解释



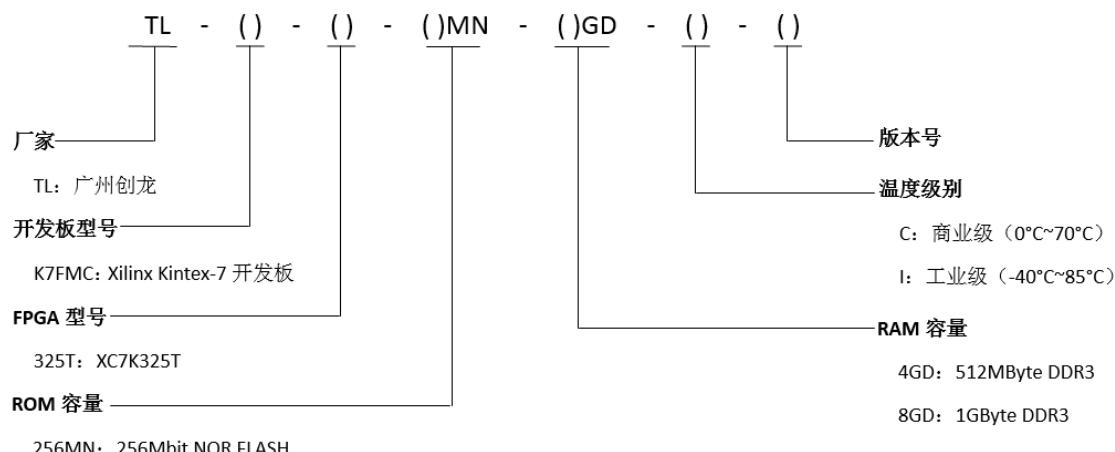


图 12 采集卡型号参数解释

## 10 TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 开发板套件清单

表 11

名称	数量
TL6678-EasyEVM 开发板 (含核心板)	1 块
TL-K7FMC 采集卡	1 块
TL-PCIE-TC 转接板	1 块
12V 6A 电源适配器	2 个
资料光盘	2 套
Micro USB 线	2 条
直连网线	3 根
双纤光纤模块	1 个
双芯光纤线缆	1 条
HDMI 线	2 条
跳线帽	2 个
金属固定架	1 个
金属挡板	2 片
散热片	1 片

风扇	1 个
----	-----

## 11 TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 技术支持

- (1) 协助底板设计和测试，减少硬件设计失误；
- (2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题；
- (3) 协助产品故障判定；
- (4) 协助正确编译与运行所提供的源代码；
- (5) 协助进行产品二次开发；
- (6) 提供长期的售后服务。

## 12 TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 增值服务

- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 技术培训

**TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 更多帮助**

销售邮箱: [sales@tronlong.com](mailto:sales@tronlong.com)

技术邮箱: [support@tronlong.com](mailto:support@tronlong.com)

创龙总机: 020-8998-6280

技术热线: 020-3893-9734

创龙官网: [www.tronlong.com](http://www.tronlong.com)

技术论坛: [www.51ele.net](http://www.51ele.net)

线上商城: <https://tronlong.taobao.com>

TMS320C665x、TMS320C6678 交流群: 79635273、332643352

TI 中文论坛: <http://www.deyisupport.com/>

TI 英文论坛: <http://e2e.ti.com/>

TI 官网: [www.ti.com](http://www.ti.com)

TI WIKI: <http://processors.wiki.ti.com/>

FPGA 交流群: 311416997、101245165

Xilinx 官网: [www.xilinx.com](http://www.xilinx.com)

Xilinx 论坛: <https://forums.xilinx.com/>

Xilinx WIKI: <http://www.wiki.xilinx.com/>

## 附录 A TI DSP TMS320C6678 + Xilinx FPGA Kintex-7 开发例程

表 12

算法开发例程	
例程	功能
FFT_Real	快速傅里叶变换/逆变换
FFT_Real_Benchmark	快速傅里叶变换/逆变换(打开/关闭缓存速度对比)
FIR	有限长单位冲激响应滤波器
IIR	无限脉冲响应数字滤波器
DCT	图像离散余弦变换
RGB2Gray	RGB24 图像转灰度
Canny	边缘检测
HIST	灰度图像直方图
Threshold	灰度图像二值化
Rotate	图像旋转
Zoom	图像缩放
ImageReverse	图像反色
IntEqualize	直方图均衡化
LinerTrans	灰度图像线性变换
MATH	数学函数库
Matrix	矩阵运算
Algorithm LSB Hide	图片添加水印
Algorithm Plate Recognition	车牌识别

表 13

SYS/BIOS 开发例程	
例程	功能

CLOCK	时钟
Task	任务
Task_MUTEX	抢占式多任务
Task_STATIC	静态创建任务
Timer_C6678	定时器 (专用)
Timer	定时器 (通用)
Timer_C6678_Runtime	定时器 (动态创建)
HWI_C66x	硬件中断 (HWI 设备专用组件)
HWI_C66x_Hook	硬件中断 (HWI 挂钩函数)
HWI_C66x_Nest	硬件中断 (HWI 中断嵌套)
HWI_Runtime	硬件中断 (HWI)
HWI_Runtime_Post_SWI	硬件中断 (HWI 发布软件中断)
HWI_Runtime_Post_Task	硬件中断 (HWI 触发任务)
MEMORY	内存分配
SWI	软件中断 (静态配置)
SWI_Runtime	软件中断 (SWI)
SWI_Runtime_Post_Conditionally_andn	软件中断 (有条件触发 ANDN)
SWI_Runtime_Post_Conditionally_dec	软件中断 (有条件触发 DEC)
SWI_Runtime_Post_Unconditionally_or	软件中断 (无条件触发 OR)
Timestamp	时间戳 (通用)
Timestamp_C6678	时间戳 (专用)
UART_POLL	UART0 串口查询收发
UART_INT_FIFO	UART0 串口中断收发
UART_INT	UART 串口中断收发
EDMA3	EDMA3 一维数据传输
PCIe	PCIe 板间通信
SRIO	SRIO 板间通信

SRI0_4x_FPGA2DSP	FPGA 与 DSP 的 SRI0 通信测试
NDK_TCP	TCP 服务器
NDK_TCP_Client	TCP 客户端
NDK_TCP_Benchmark	TCP 发送/接收速度测试
NDK_UDP	UDP 通信
NDK_Telnet	Telnet 协议
NDK_WebServer	网络 Web 服务器
NDK_Runtime	网络 Web 服务器 (支持串口输入 IP)
NDK_RawSocket	以太网数据链路层通信
Board_C6678	开发板基本功能测试
NDK_UIA	基于网络传输的系统分析
NDK_DualPort_Runtime	网络 Web 服务器 (不支持串口输入 IP)
DSP_FPGA_CL_SRIO	CameraLink 相机图像采集实时边缘处理显示(黑白)

表 14

裸机开发例程	
例程	功能
GPIO_LED	GPIO 输出 (LED 灯)
GPIO_KEY	GPIO 输入 (按键中断)
UART_POLL	UART1 串口查询收发
TimerLED	5.4 TimerLED——定时器调整 LED 控制脚频率
Fan	对散热风扇转速进行控制
NonOS_MPAX	访问相同的逻辑地址
GPIO_LED_C++	GPIO 输出 (LED 灯)
GPIO_LED_Assembly	GPIO 输出 (标准汇编)
GPIO_LED_LinearAssembly	GPIO 输出 (线性汇编)

表 15

MultiCore 多核开发例程	
例程	功能
OpenMP_Hello	OpenMP 的测试
OpenMP_Hello_SYSBIOS	基于 SYBIOS 的 OpenMP 测试
OpenMP_Matrix-Vector_Multiplication	基于 OpenMP 的矩阵-向量乘法
OpenMP_RGB2Gray	基于 OpenMP 的 RGB24 图像转灰度
OpenMP_MPAX	访问相同的逻辑地址
MultiCore_IPC_MessageQ	MessageQ 模块通讯测试
MultiCore_IPC_Notify	Notify 模块通信测试
MultiCore_IPC_SharedRegion	SharedRegion 模块通信测试
MultiCore_IPC_RGB2Gray	基于 IPC 的 RGB24 图像转灰度
MultiCore_DualImage	多核多镜像通信测试
MultiCore_DualImage_SYSBIOS	多核多镜像 SYBIOS 通信测试
MultiCore_SingleImage	多核单镜像通信测试
MultiCore_SingleImage_Semaphore2	多核单镜像通信测试
MultiCore_SingleImage2_Semaphore2_SYSBIOS	多核单镜像 SYBIOS 通信测试

表 16

基于广州创龙编写的 RTSC 组件的例程	
例程	功能
RTSC_Fan	对散热风扇转速进行控制
RTSC_FFT_Real	快速傅里叶变换/逆变换
RTSC_UART_POLL	UART 串口查询收发
RTSC_I2C_TempSensor	I2C 总线温度传感器测试
RTSC_SysMin	SysMin 组件的输出调试演示
RTSC_SysStd	SysStd 组件的输出调试演示
RTSC_LoggerBuf	日志输出到缓冲区的示例例程

RTSC_LoggerStd	实时输出日志信息的示例程序
RTSC_Benchmark	测量代码性能方法
RTSC_UART_INTRRUPT	UART 串口中断收发
RTSC_LED	LED 测试
RTSC_KEY	按键测试
RTSC_LoggerUART	日志输出到缓冲区的示例程序

表 17

FPGA 端开发例程	
例程	功能
LED	LED 测试
KEY	按键测试
UART	UART 回环测试
EEPROM	IIC 总线写入和读取测试
DDR3	DDR3 的读写测试
XADC	XADC 功能测试
UDP_DEMO	UDP 网络通信功能测试
GTX_CONNECTION	GTX 接口回环通讯及信号质量
FPGA_SRIO	SRIO 接口数据回环收发测试
SRIO_DMA_C66x	DSP 与 FPGA 间的 SRIO 通信测试 (DMA)
PCIE_EP_X2	PCIE 数据读写功能测试
PCIE_SGDMA	PCIE SGDMA 的传输功能测试
SRIO_4x_FPGA2DSP	FPGA 与 DSP 的 SRIO 通信测试
HDMI_OUT	HDMI 输出测试
FMC_ADC_AD9613	ADC 功能测试
FMC_DAC_AD9706	DAC 功能测试
STK_PCIE_DSP	FPGA 与 DSP 的 PCIe 板间通讯测试

STK_SRIO_FPGA	FPGA 与 DSP 的 SRIO 通讯（通过 DMA 方式收发测试）
I2C	I2C 功能测试
UDP_SFP_DEMO	UDP 网络通信功能测试
DSP_FPGA_CL_SRIO	CameraLink 相机图像采集实时边缘处理显示(黑白)